4　投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：ZSLTC-2026-S129　项目名称：华北电力大学 FPGA 开发板采购项目（二次）　报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	FPGA 开发板	北京智件科技有限公司	北京/中国	91110108793437148J	微型	xSim	DVB-VC709	85000	5	425000
2	FPGA 开发软件	北京智件科技有限公司	北京/中国	91110108793437148J	微型	xSim	Vivado 2022.1	55000	1	55000
总价（元）										480000

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：北京智件科技有限公司

日期：2026 年 10 月 27 日